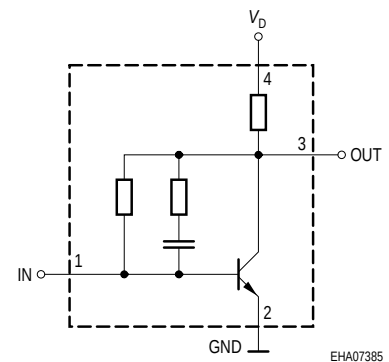
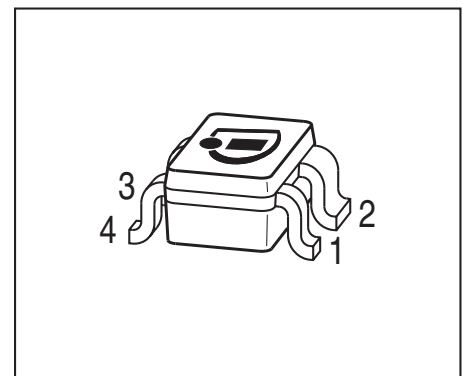


Si-MMIC-Amplifier in SIEGET® 25-Technologie

- Cascadable 50 Ω -gain block
- Unconditionally stable
- Gain $|S_{21}|^2 = 13$ dB at 1.8 GHz
 $IP_{3out} = +13$ dBm at 1.8 GHz
 $(V_D = 3$ V, $I_D = \text{typ. } 6.7$ mA)
- Noise figure $NF = 2.2$ dB at 1.8 GHz
- Reverse isolation > 28 dB and
return loss $IN / OUT > 12$ dB at 1.8 GHz
- Pb-free (RoHS compliant) package


Circuit Diagram


ESD (Electrostatic discharge) sensitive device, observe handling precaution!

Type	Marking	Pin Configuration				Package
BGA420	BLs	1, IN	2, GND	3, OUT	4, VD	SOT343

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Device current	I_D	15	mA
Device voltage	V_D	6	V
Total power dissipation $T_S = 110$ °C	P_{tot}	90	mW
RF input power	P_{RFIn}	0	dBm
Junction temperature	T_j	150	°C
Ambient temperature	T_A	-65 ... 150	
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

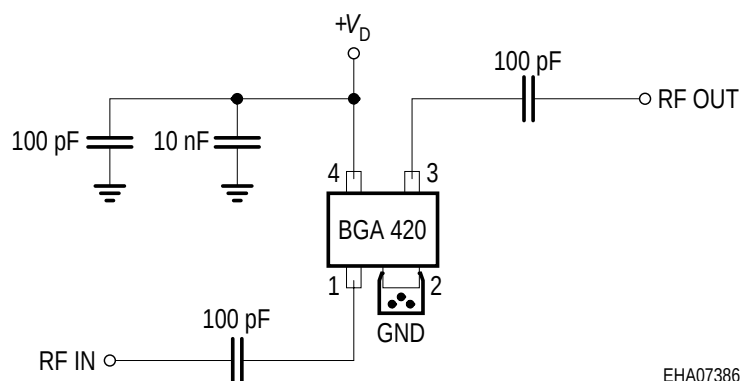
Junction - soldering point ¹⁾	R_{thJS}	≤ 410	K/W
--	------------	------------	-----

¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified.

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
AC characteristics $V_D = 3\text{ V}$, $Z_o = 50\ \Omega$					
Device current	I_D	5.4	6.7	8	mA
Insertion power gain	$ S_{21} ^2$				dB
$f = 0.1\text{ GHz}$		17	19	-	
$f = 1\text{ GHz}$		15	17	-	
$f = 1.8\text{ GHz}$		11	13	-	
Reverse isolation	S_{12}	25	28	-	
$f = 1.8\text{ GHz}$					
Noise figure	NF				
$f = 0.1\text{ GHz}$		-	1.9	2.3	
$f = 1\text{ GHz}$		-	2.2	2.6	
$f = 1.8\text{ GHz}$		-	2.3	2.7	
Intercept point at the output	IP_{3out}	10	13	-	dBm
$f = 1\text{ GHz}$					
1dB compression point	P_{-1dB}	-6	-2.5	-	
$f = 1\text{ GHz}$					
Return loss input	RL_{in}	8	11	-	dB
$f = 1.8\text{ GHz}$					
Return loss output	RL_{out}	12	16	-	
$f = 1.8\text{ GHz}$					

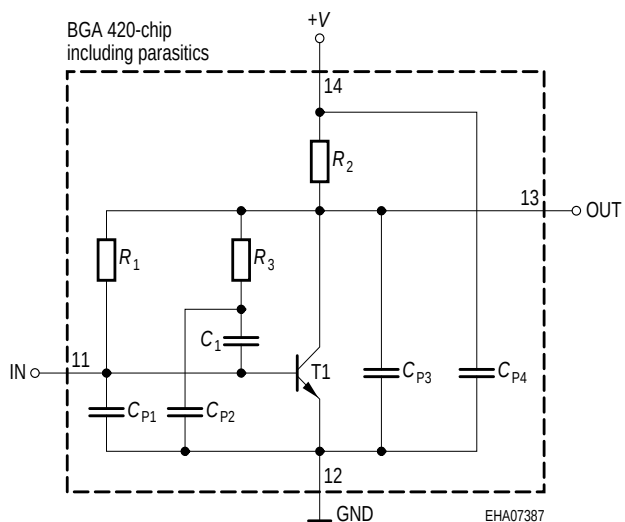
Typical biasing configuration



- Note: 1) Large-value capacitors should be connected from pin 4 to ground right at the device to provide a low impedance path.
- 2) The use of plated through holes right at pin 2 is essential for pc-board-applications. Thin boards are recommended to minimize the parasitic inductance to ground.

Typical S-Parameters at $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

f	S_{11}		S_{21}		S_{12}		S_{22}	
GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
$V_D = 3\text{ V}, Z_0 = 50\text{ }\Omega$								
0.1	0.5686	-8.5	9.314	170.6	0.0268	12.7	0.2808	-8.6
0.5	0.5066	-19.2	8.393	149.4	0.0248	11.7	0.2613	-3.8
0.8	0.4404	-28.7	7.352	135.2	0.0236	25.6	0.2361	-6.7
1	0.3904	-34.6	6.69	126.8	0.024	35.9	0.2144	-9
1.5	0.2841	-50.5	5.244	111.1	0.0314	57.2	0.1398	-15
1.8	0.2343	-60.6	4.567	104	0.0378	63.5	0.0979	-18.2
1.9	0.2136	-64.1	4.355	102	0.0406	66.1	0.0838	-21.5
2	0.2062	-68.4	4.165	99.7	0.0426	67.2	0.0689	-22.2
2.4	0.1688	-89.7	3.417	91.7	0.0549	71.4	0.0224	-48
3	0.1558	-104.9	2.861	85.3	0.0682	73.1	0.0284	-147.5

Spice-model BGA 420


T1	T501
R_1	14.5k Ω
R_2	140 Ω
R_3	2.4k Ω
C_1	2.3pF
C_{P1}	0.2pF
C_{P2}	0.2pF
C_{P3}	0.6pF
C_{P4}	0.1pF

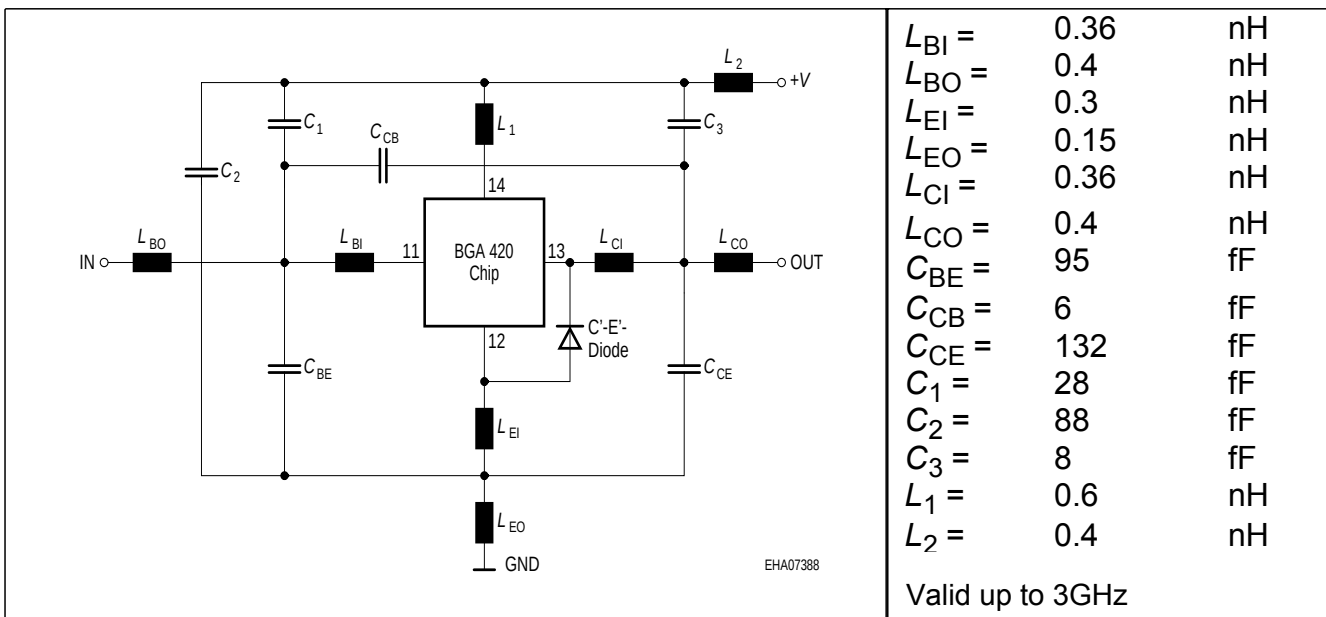
Transistor Chip Data T1 (Berkley-SPICE 2G.6 Syntax) :

IS =	0.21024	fA	BF =	83.23	-	NF =	1.0405	-
VAF =	39.251	V	IKF =	0.16493	A	ISE =	15.761	fA
NE =	1.7763	-	BR =	10.526	-	NR =	0.96647	-
VAR =	34.368	V	IKR =	0.25052	A	ISC =	0.037223	fA
NC =	1.3152	-	RB =	15	Ω	IRB =	0.21215	A
RBM =	1.3491	Ω	RE =	1.9289		RC =	0.12691	Ω
CJE =	3.7265	fF	VJE =	0.70367	V	MJE =	0.37747	-
TF =	4.5899	ps	XTF =	0.3641	-	VTF =	0.19762	V
ITF =	1.3364	mA	PTF =	0	deg	CJC =	96.941	fF
VJC =	0.99532	V	MJC =	0.48652	-	XCJC =	0.08161	-
TR =	1.4935	ns	CJS =	0	fF	VJS =	0.75	V
MJS =	0	-	XTB =	0	-	EG =	1.11	eV
XTI =	3	-	FC =	0.99469	-	TNOM	300	K

C'-E'-Diode Data (Berkley-SPICE 2G.6 Syntax) :

IS =	2	fA	N =	1.02	-	RS =	20	Ω
------	---	----	-----	------	---	------	----	----------

All parameters are ready to use, no scaling is necessary

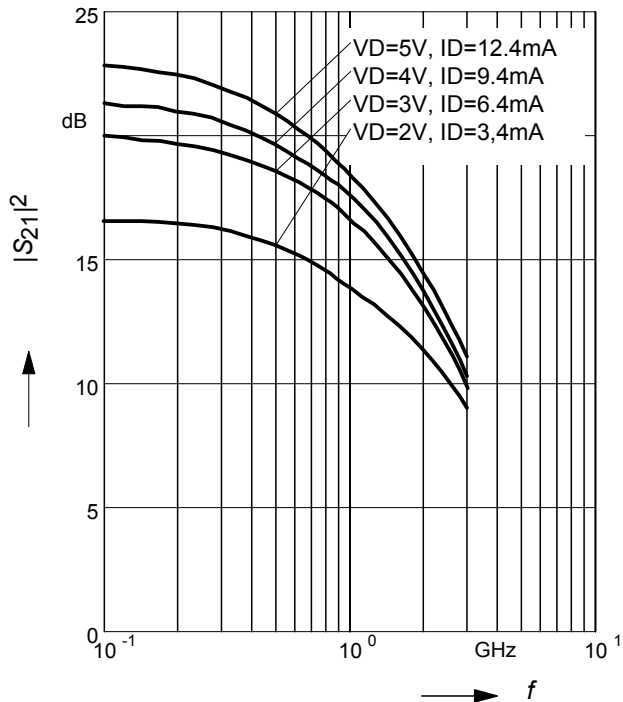
Package Equivalent Circuit:


Extracted on behalf of Infineon Technologies AG by:
Institut für Mobil-und Satellitentechnik (IMST)

For examples and ready to use parameters please contact your local Infineon Technologies distributor or sales office to obtain a Infineon Technologies CD-ROM or see Internet:
<http://www.infineon.com/silicondiscretetes>

Insertion power gain $|S_{21}|^2 = f(f)$

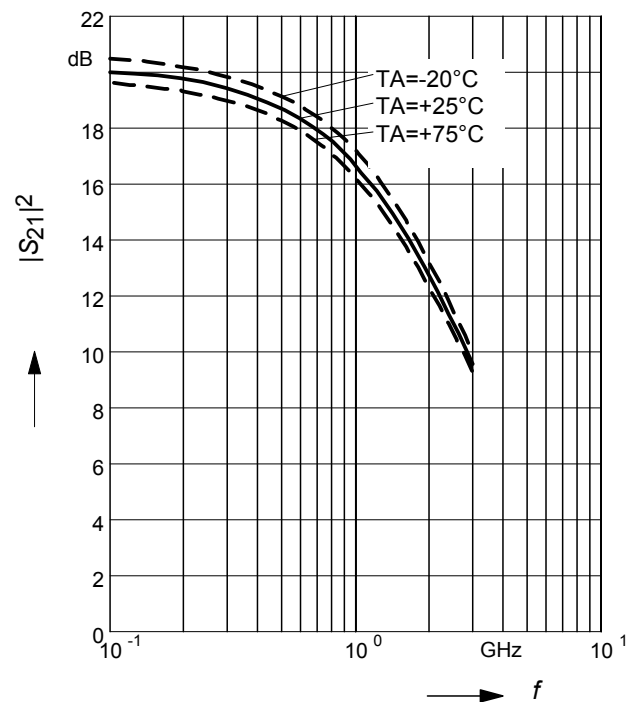
V_D, I_D = parameter



Insertion power gain $|S_{21}|^2 = f(f)$

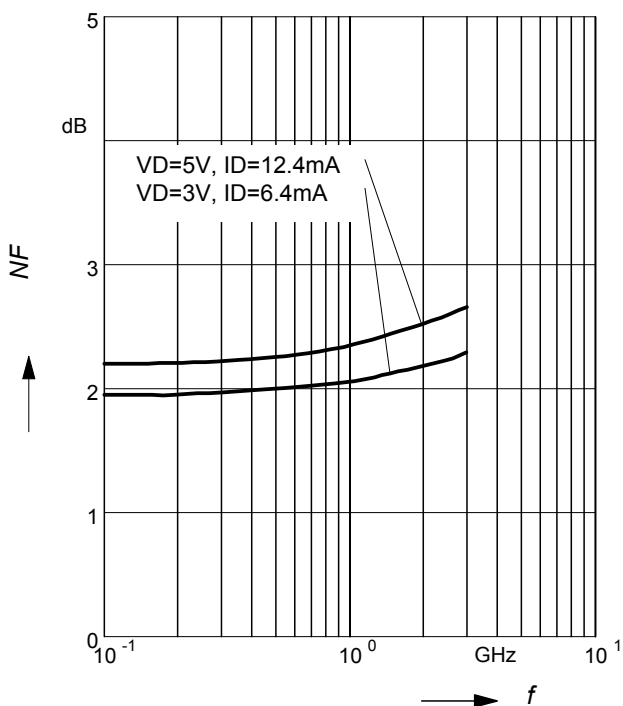
$V_D = 3V$

T_A = parameter



Noise figure $NF = f(f)$

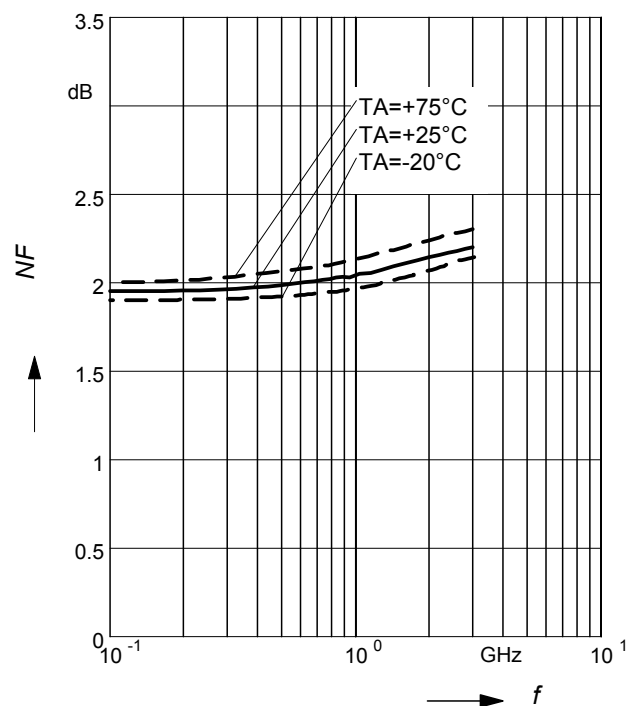
V_D, I_D = parameter



Noise figure $NF = f(f)$

$V_D = 3V$

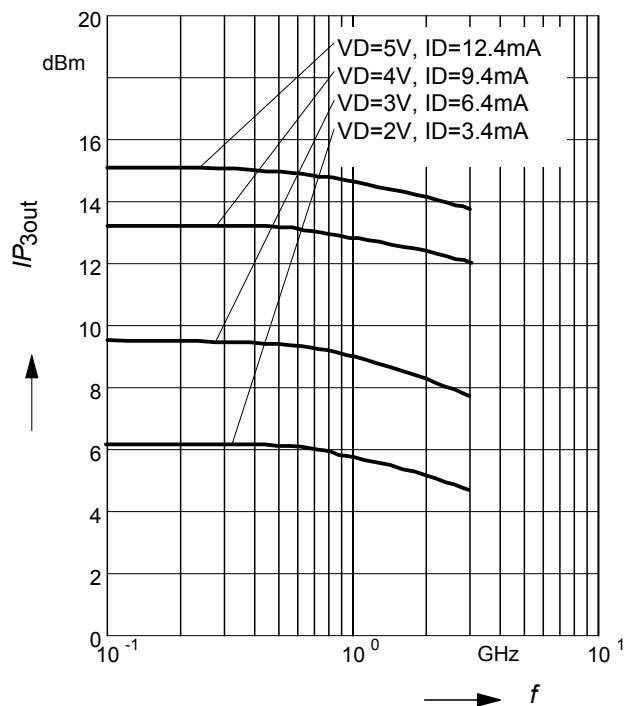
T_A = parameter



Intercept point at the output

$$IP_{3out} = f(f)$$

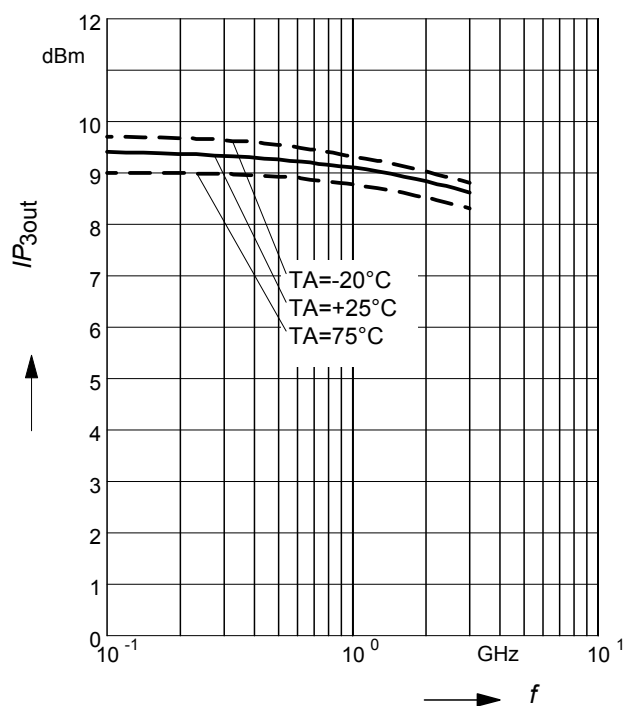
V_D, I_D = parameter



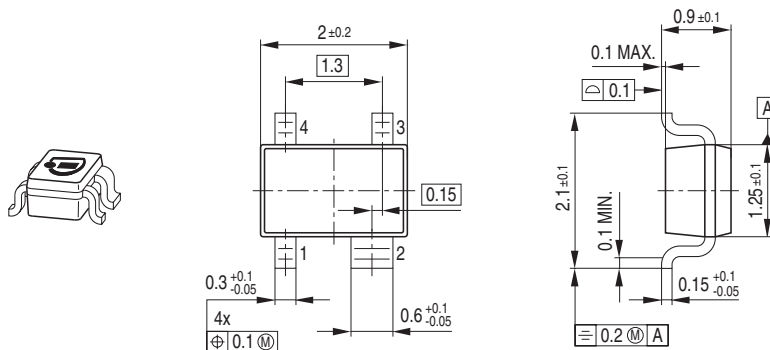
Intercept point at the output

$$IP_{3out} = f(f), V_D = 3V$$

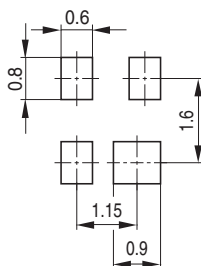
T_A = parameter



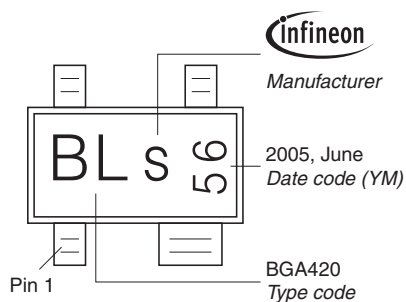
Package Outline



Foot Print

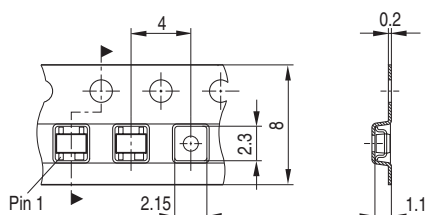


Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
 Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А